

キャリア就職フェア第3回

Career Shushoku Fair 3rd



July. 28th, 2022 (Thu) 10:00~14:40

2023年3月までに卒業・修了予定学生のための
企業・団体合同説明会

Job fair for Tohoku university students who will
graduate from September 2022 to March 2023

詳細・申込はこちら→



37社が参加!

出展企業

EIZO株式会社、JCCソフト株式会社、PCIソリューションズ株式会社、日本ゼオン株式会社、SCSK Minoriソリューションズ株式会社、株式会社SRAホールディングス、株式会社アイヴィス、アクサ生命保険株式会社、アダマンド並木精密宝石株式会社、株式会社アテック、メイテックグループ、伊藤ハムデイリー株式会社、株式会社オカムラ、勤次郎株式会社、清水建設株式会社、住宅金融支援機構、住友生命保険相互会社、積水ハウス株式会社、日本電堂株式会社、株式会社マイクロソフトウエア、ソニーグループ(4社合同:ソニーグループ株式会社、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社)、ラムリサーチ合同会社、日立金属株式会社、株式会社ソフトクリエイティブホールディングス、東芝三菱電機産業システム株式会社、株式会社イシダ、株式会社日本M&Aセンター、三ツ星ベルト株式会社、日本電波工業株式会社、株式会社リードコナン、株式会社日本入試センター(SAPIX YOZEMI GROUP)、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社、東日本NSソリューションズ株式会社、株式会社 ビジネス・アソシエイツ、保土谷化学工業株式会社、マイクロンメモリジャパン株式会社、ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社

当日の流れ

タイムスケジュール	
①ターム	10:00~10:30
②ターム	10:35~11:05
③ターム	11:10~11:40
④ターム	11:45~12:15
⑤ターム	13:00~13:30
⑥ターム	13:35~14:05
⑦ターム	14:10~14:40

- Step1 申し込み完了メールに記載されているZoomURLにアクセス
参加申し込みを完了すると、参加用URLが記載された申し込み完了メールが届きます。



- Step2 参加を希望する企業のブレイクアウトルームに移動

Zoomに入室後はこちらで講演に参加したい企業のブレイクアウトルームに移動して下さい。

※企業講演中は可能な限りカメラをonにしてご参加ください



- 当日の服装：クールビズ